

单 N 沟道 MOSFET

ELM4N0008FDA-N

<https://www.elm-tech.com>

■概要

ELM4N0008FDA-N 是 N 沟道低输入电容，低工作电压，低导通电阻的大电流 MOSFET。

■特点

- $V_{ds}=100V$
- $I_d=5.4A$ ($V_{gs}=10V$)
- $R_{ds(on)} = 310m\Omega$ ($V_{gs}=10V$)
- $R_{ds(on)} = 320m\Omega$ ($V_{gs}=4.5V$)

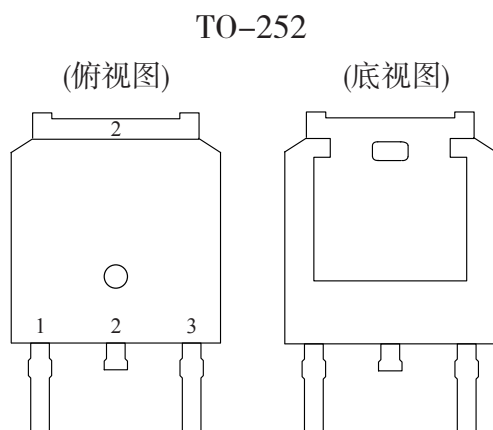
■绝对最大额定值

项目		记号	规格范围	单位	备注
漏极 - 源极电压		V_{ds}	100	V	
栅极 - 源极电压		V_{gs}	± 20	V	
漏极电流 (定常) ($V_{gs}=10V$)	$T_c=25^\circ C$	I_d	5.4	A	1
	$T_c=100^\circ C$		3.4		
	$T_a=25^\circ C$		1.7		
	$T_a=70^\circ C$		1.3		
脉冲漏极电流		I_{dm}	11	A	2
容许功耗	$T_c=25^\circ C$	P_d	20.8	W	3
	$T_a=25^\circ C$		2.0		
保存温度范围		T_{stg}	$-55 \sim +150$	$^\circ C$	
结合部温度范围		T_j	$-55 \sim +150$	$^\circ C$	

■热特性

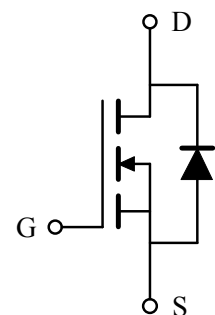
项目	记号	典型值	最大值	单位	备注
接合部 - 环境热阻	$R\theta_{ja}$	-	62	$^\circ C/W$	1
接合部 - 外封装热阻	$R\theta_{jc}$	-	6	$^\circ C/W$	1

■引脚配置图



引脚编号	引脚名称
1	GATE
2	DRAIN
3	SOURCE

■电路图



单 N 沟道 MOSFET

ELM4N0008FDA-N

<https://www.elm-tech.com>

■电特性

如没有特别注明时, T_j=25℃

项目	记号	条件	最小值	典型值	最大值	单位	备注
静态特性							
漏极 - 源极击穿电压	BV _{dss}	V _{gs} =0V, I _d =250μA	100	-	-	V	
BV _{dss} 温度系数	$\frac{\Delta BV_{dss}}{\Delta T_j}$	参考温度为 25℃, I _d =1mA	-	0.0627	-	V/℃	
漏极 - 源极导通电阻	R _{ds(on)}	V _{gs} =10V, I _d =5A	-	-	310	mΩ	2
		V _{gs} =4.5V, I _d =3A	-	-	320		
栅极阈值电压	V _{gs(th)}	V _{gs} =V _{ds} , I _d =250 μ A	1.0	-	2.5	V	
V _{gs(th)} 温度系数	ΔV _{gs(th)}		-	4.12	-	mV/℃	
漏极 - 源极漏电流	I _{dss}	V _{ds} =80V, V _{gs} =0V	-	-	1	μA	
		V _{ds} =80V, V _{gs} =0V, T _j =55℃	-	-	5		
栅极 - 源极漏电流	I _{gss}	V _{gs} = ± 20V, V _{ds} =0V	-	-	± 100	nA	
正向跨导	G _{fs}	V _{ds} =5V, I _d =3A	-	5.4	-	S	
连续源电流	I _s	V _{gs} =V _{ds} =0V, Force current	-	-	5.4	A	1, 4
脉冲源电流	I _{sm}		-	-	11.0	A	2, 4
二极管正向压降	V _{sd}	V _{gs} =0V, I _s =1A	-	-	1.2	V	2
动态特性							
输入电容	C _{iss}	V _{ds} =15V, V _{gs} =0V, f=1MHz	-	508.0	-	pF	
输出电容	C _{oss}		-	29.0	-	pF	
反馈电容	C _{rss}		-	16.4	-	pF	
栅极电阻	R _g	V _{ds} =0V, V _{gs} =0V, f=1MHz	-	2.5	-	Ω	
开关特性							
总栅极电荷 (V _{gs} =10V)	Q _g	V _{ds} =80V, V _{gs} =10V, I _d =5A	-	9.60	-	nC	
栅极 - 源极电荷	Q _{gs}		-	1.83	-	nC	
栅极 - 漏极电荷	Q _{gd}		-	1.85	-	nC	
导通延迟时间	t _{d(on)}	V _{ds} =50V, V _{gs} =10V R _{gen} =3.3 Ω, I _d =5A	-	1.4	-	ns	
导通上升时间	t _r		-	30.6	-	ns	
关闭延迟时间	t _{d(off)}		-	11.2	-	ns	
关闭下降时间	t _f		-	6.0	-	ns	
寄生二极管反向恢复时间	t _{rr}	I _f =5A, di/dt=100A/μs	-	20	-	ns	
寄生二极管反向恢复电荷	Q _{rr}		-	19	-	nC	

备注:

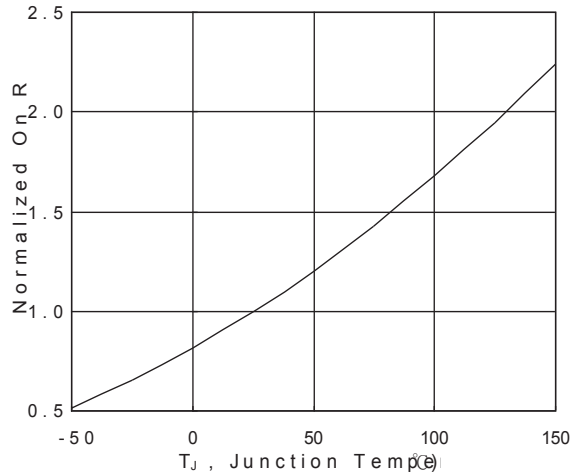
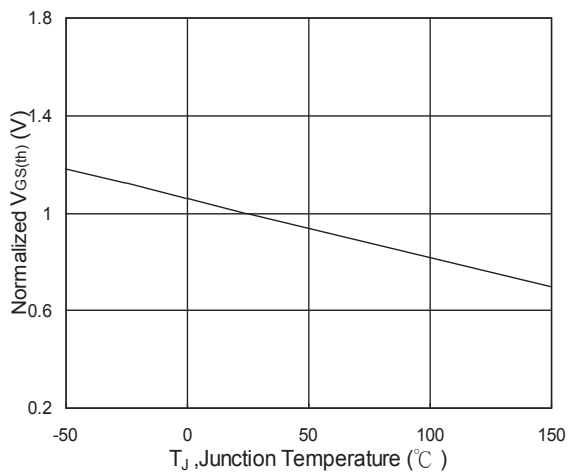
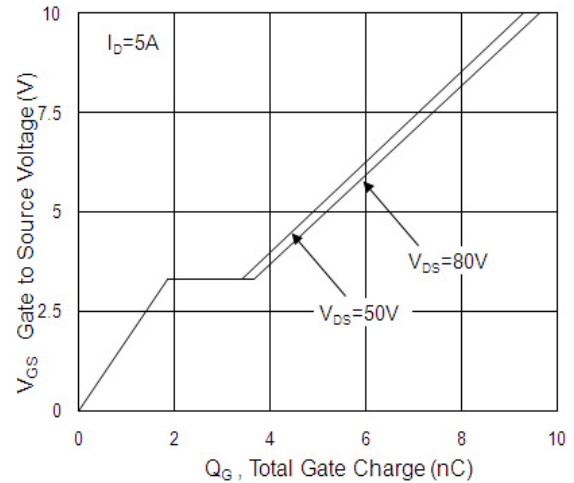
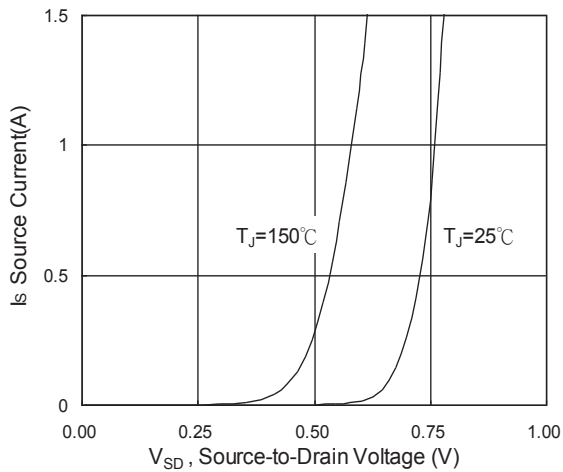
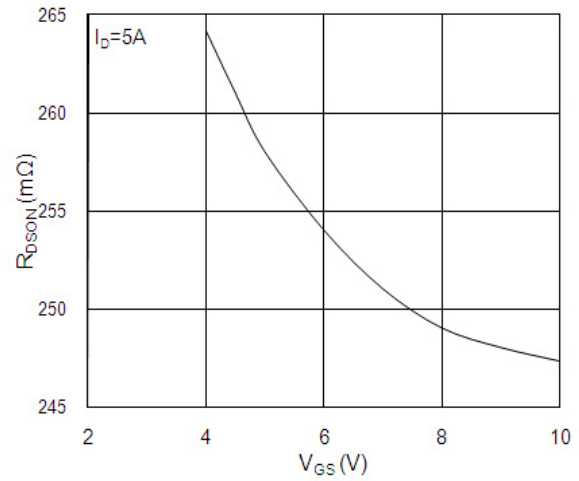
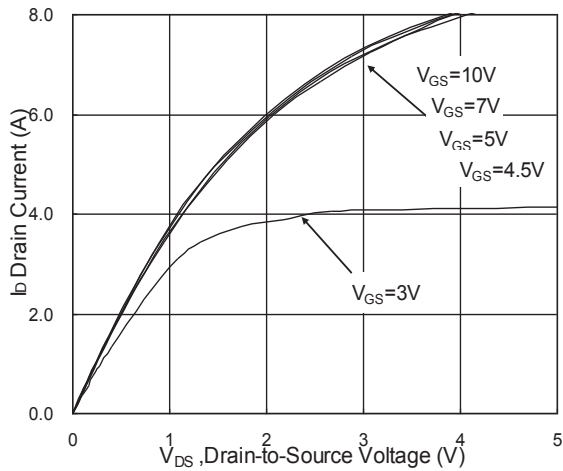
1. 安装在20Z铜箔的1平方英寸FR-4上时的值;
2. 脉冲测试: 脉冲宽度 ≤ 300 μ 秒和占空比 ≤ 2%;
3. 功耗受150℃结合部温度限制;
4. 数据在理论上是与I_d和I_{dm}相同的, 而在实际应用中是受到总功率损耗限制的。

单 N 沟道 MOSFET

ELM4N0008FDA-N

<https://www.elm-tech.com>

■ 标准特性和热特性曲线



单 N 沟道 MOSFET

ELM4N0008FDA-N

<https://www.elm-tech.com>

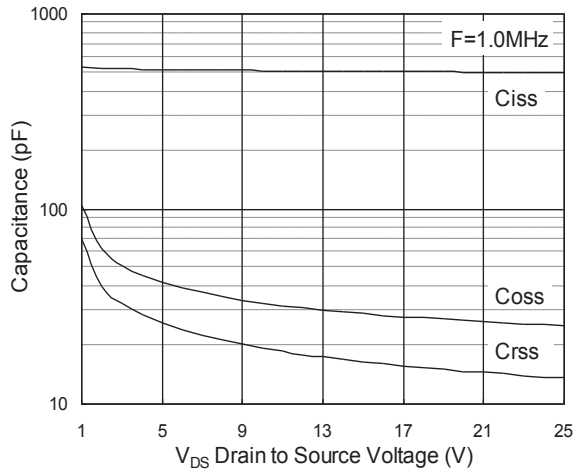


Fig.7 Capacitance

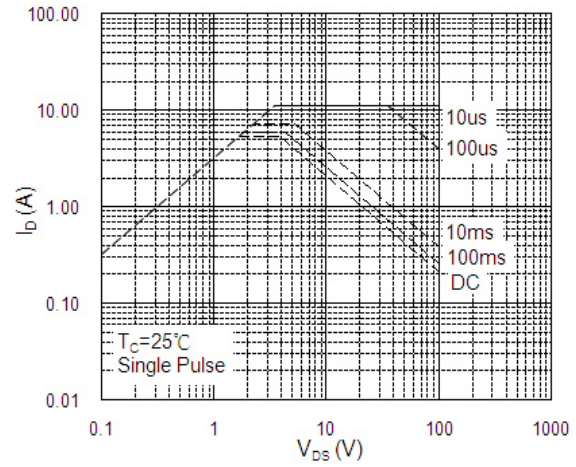


Fig.8 Safe Operating Area

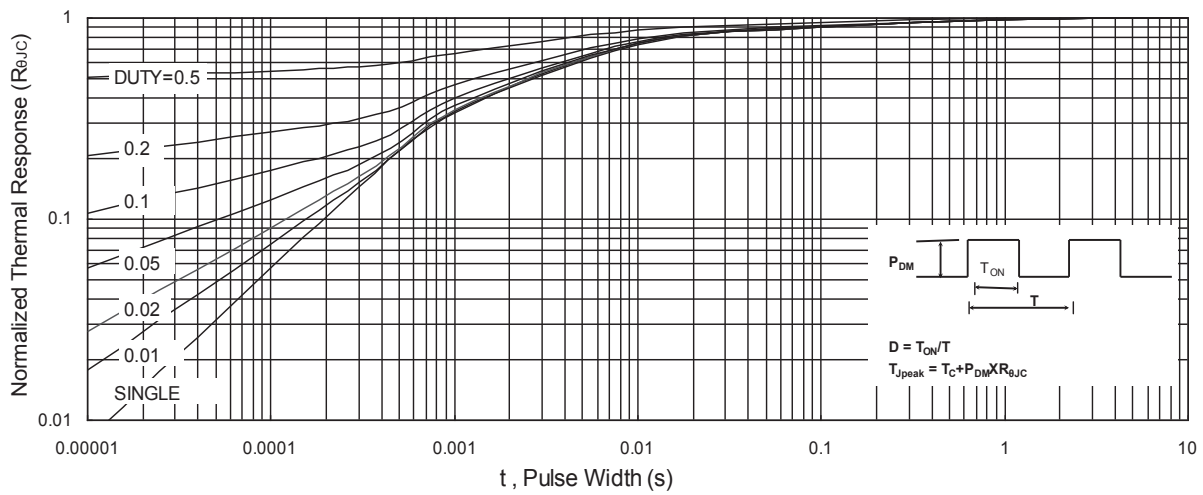


Fig.9 Normalized Maximum Transient Thermal Impedance

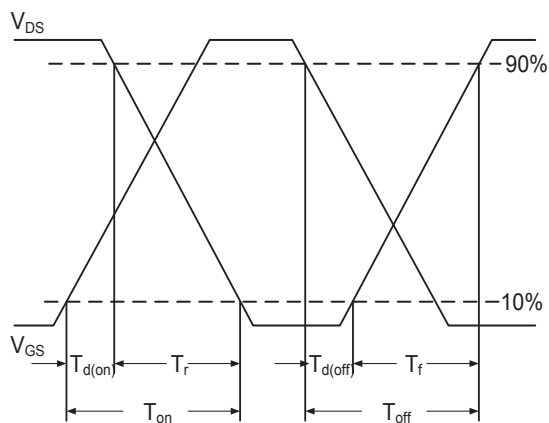


Fig.10 Switching Time Waveform

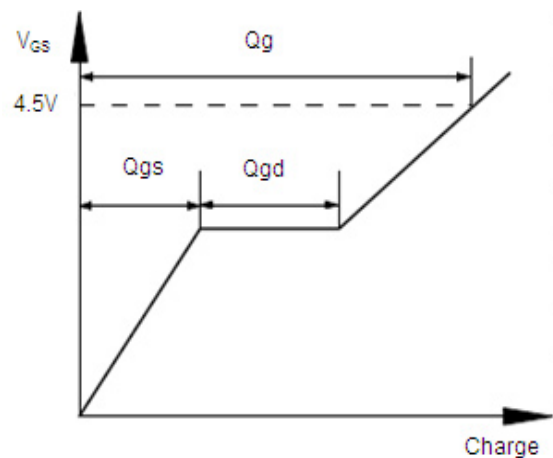


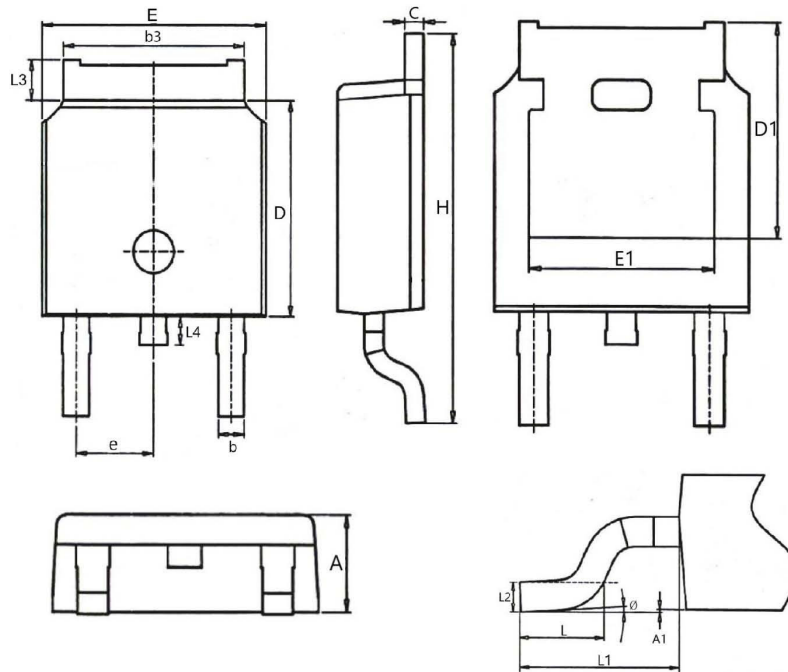
Fig.11 Gate Charge Waveform

单 N 沟道 MOSFET

ELM4N0008FDA-N

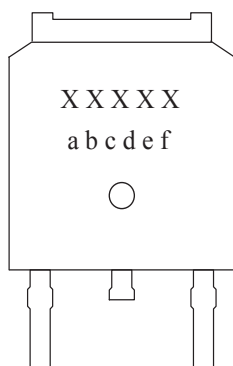
<https://www.elm-tech.com>

■TO-252 外形尺寸（2,500 颗 / 卷）



记号	Millimeters		Inches		记号	Millimeters		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.		Min.	Max.	Min.	Max.
A	2.18	2.40	0.086	0.095	e	2.286BSC		0.09BSC	
A1	---	0.20	---	0.008	H	9.40	10.50	0.370	0.413
b	0.68	0.90	0.026	0.036	L	1.38	1.78	0.054	0.070
b3	4.95	5.46	0.194	0.215	L1	2.90REF		0.114REF	
c	0.43	0.89	0.017	0.035	L2	0.51BSC		0.020BSC	
D	5.97	6.22	0.235	0.245	L3	0.88	1.28	0.034	0.050
D1	5.300REF		0.209REF		L4	0.50	1.00	0.019	0.039
E	6.35	6.73	0.250	0.265	θ	0°	8°	0°	8°
E1	4.32	---	0.170	---					

■封装印字说明



记号	表示内容
XXXXX	产品型号代码
a	年份代码：2019=K, 2020=L, 2021=M ...
b、c	週代码：01 ~ 53
d、e	批号：01 ~ 99 或 0A ~ 0Z
f	生产代码：A ~ Z (I、O 除外)